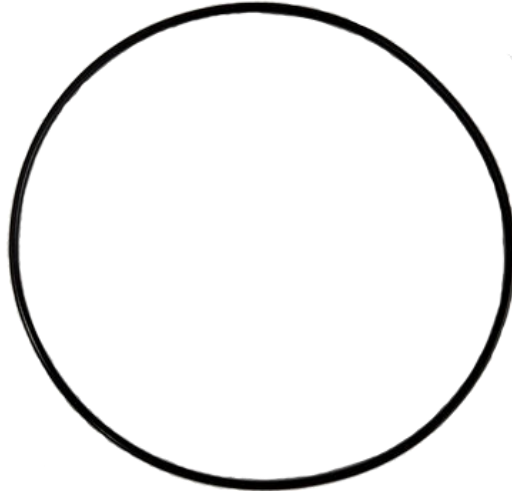


무선 디바이스 실링을 위한 O Ring 규격



제품 코드	적용 Device	재질	두께	내경 (mm)	MOQ
BUR-BT-454	BUR SM Bottom	NBR (BN)	2.62	145±2	10EA
BUR-TP-418	BUR SM Top	VT	1.50	133±2	10EA
STD-TP-405	IMR/WR SM Top	NBR (BN)	2.50	129±2	10EA